| | 製品什様書 | Yeroduct Specification | | No. | IS-11600-007 | 来歷 | 0 |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------|
| | | | | 頁/Page | | 1/8 | |
| | | コピッチ FPC/FFC コネクタ (NON-ZIF) | | 定年月日/ISS | UUED DATE | 2015 - 6 | - 23 |
| JBJE | CCT : Series 11600 0 | .5mm Pitch FPC/FFC Connector(NON-ZI | IF) 改語 | 訂年月日/REV | /ISED DATE | | |
| | 0.5 mmピッチ FP | ソ電子工業株式会社製 11600 シリーズ C/FFC コネクタに関する仕様及び について規定する。 社) | CO., LT | roduct specif TD. Series 11 | 600 0.5mm Pitch | to IRISO ELECTY FPC/FFC Conne E EACH COMPA | ctor. |
| | <u>2.構造及び寸法</u> 構造、寸法、主要者 | ー 昭品の材質、表面処理等は添付図による。 SA-11600S-* * * -GFN4 | See the pr | roduct drawi | nensions and mat ng attached. 'SA-11600S-*** | Heresold | 00/010 |
| | <u>3.定格</u> (1)最大定格電圧 (2)最大定格電流 (3)使用温度範囲 | 50V(AC、DC) 0.5A -40~+105℃ (通電による温度上昇含む) | (2) Maxim | | : -40~+10 | | |
| (通電による価度上升者の) <u>4. 試験環境</u> 特に規定のある場合を除き、性能試験は、下記の試験条件の もとで行う。 常温 15~35℃ 常湿 25~85%(相対湿度) | | | 4. PerformancesCAll performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental conditions. Ambient temperature : 15~35°C Ambient humidity :25~85%RH | | | | |
| | 5. 性能 | | 5. Perfe | ormance | | | |
| | <u>5-1.</u> 電気的 | 生能 | <u>5-</u> 2 | 1.Electrical p | <u>erformance</u> | | |
| | 項目/Item | 条件/Test conditio | on | | 規 | 格/Specification | |
| 1 | 接触抵抗 Contact Resistance | 短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波 抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric of 1mA, 20mV, 1kHz frequency. | | | · | | w. |
| 2 | 耐電圧 Dielectric Withstanding Voltage | lectric AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals. | | | 絶縁破壊等異 | | |
| 3 | 絶縁抵抗 Insulation resistance | 隣接する極間に DC500V を印加する。 DC 500V shall be applied to between next | t terminals. | | 初期値:50M 耐湿試験後: Initial:50M After humidi | 50MΩ以上 | more |
| 4 | 外観 | 目視 | | | | れ、剥がれ、ガタ | |
| | 1 | 1 37 | | | | | |

| 1 | | | · |
|---|------------|--------|------------------------------------|
| 4 | 外観 | 目視 | 有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、 |
| | Appearance | Visual | 変色のない事。 |
| | | | Should not have any flaw, scratch, |
| | | | discoloration, and crushed. |
| | | | |
| | 5-2.機械的特 | 性 | 5-2. Functional Performance |

| | <u>5-2. </u> | 5-2. Functional Performance | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | 項目/Item | 条件/Test condition | 規格/Specification | | | |
| 1 | 端子の保持力 | 端子に25mm/分の速度で加重を加え、端子がハウジングより | 1.0N以上 | | | |
| | Contact retention | 抜け始めたときの荷重を測定する。 | | | | |
| | force | The contact shall be pulled at the speed of 25mm per minute and | 1.0N or more | | | |
| | | measured the force when the contact begins to remove from the | | | | |
| | | housing. | | | | |
| 2 | 挿抜耐久性 | FFCを10回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。 | 80mΩ以下 | | | |
| | Insertion | The FFC shall be mated and unmated 10 times and measured | | | | |
| | /Extraction | the contact resistance. | $80m\Omega$ or below | | | |
| | endurance | | | | | |
| 3 | 衝撃試験 | FFC を嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 980m/s²、 | 試験中1µs以上の瞬断の無き事。 | | | |
| | Shock test | 衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各10回加え、試験中の | 80mΩ以下 | | | |
| | | 瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。 | 外観:異常なきこと | | | |
| | | The connector and FFC mated are installed in the machine. They are | Discontinuity : $1 \mu s$ or less. | | | |
| | | applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually perpendicular | $80\mathrm{m}\Omega$ or below. | | | |
| | | directions(X,Y,Z); under conditions as specified ; acceleration of | Should not have any damages | | | |
| | | 980m/s ² and shock pulses for a duration of 6ms . It shall be tested the | | | | |
| | | discontinuity of the contact current during the test and measured the | | | | |
| | | contact resistance and observed its appearance after the test. | | | | |

| | | 1 | No. | IS-11600 |)-007 | 来歴 | Ø | 頁 | 2/8 |
|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|----------|-----|
| 4 | 振動試験 Vibration test | FFC を嵌合した状態にて、振動周波数 10~500~10Hz、 掃引時間 1 2 分、振幅 1.5mm、又は加速度 98m/s ² のいう にて X 軸方向に 4 時間、Y Z 軸方向に各 2 時間計 8 時間 る。試験中、瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定 をする。 The connector and FFC mated is vibrated in the frequ 10~500~10Hz/12min and in the constant vibration 1.5mm or the acceleration of 98m/s ² . The ampli acceleration above shall be chosen either one unde connectors is loaded more slightly. And this motion period of 4hours in one of 3 mutually directions(X-axis), and 2hours in other two of them(Y a shall be tested the discontinuity of the contact current d and measured the contact resistance and observed it after the test. | 引の振 E及び on a itude er w is ap perpo and Z lurin ts ap | 気動を加え、 外観観察 y range of umplitude e or the which the pplied for endicular Z-axis). It g the test opearance | 試験中1, 80mΩ以 外観:異 Discontin 80mΩ or Should no | 下 常なきこと uity : 1 µ below . ot have an | ≤ s or less. ny damag | | |
| 5 | FFC 挿入力 FFC Insertion | コネクタとFFC を 25mm/分の速度で挿入を行い、この 定する。(初回) The connector and FFC shall be mated at the the speed of 25mm per minute and measured the forc (First time) | | | 挿入力:C Insertion | | | or belov | v |
| 6 | FFC 保持力 FFC retention force | FFC に 25mm/分の速度で加重を加え、FFC がハウジン 抜け始めたときの荷重を測定する。 The FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minu measured the force when the FFC begins to rema housing. | ute a | nd | 0.29N/極 0.29N/ckt | 21- | | | |

| | <u>5-3.環境特性</u> | 5-3.Environmental perform | nance |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| | 項目/Item | 条件/Test condition | 規格/Specification |
| 1 | 耐熱性 Heat resistance | FFC を嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に 1000 時間放置し、 試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 | 80mΩ以下 外観:異常なきこと |
| | rieut resistance | The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber | $80 \text{m}\Omega$ or below. |
| | | $105\pm2^{\circ}$ C for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance | Should not have any damages |
| | | and observed its appearance after the test. | Should not have any damages |
| 2 | 耐寒性 | FFC を嵌合した状態にて温度-40±3℃の低温槽に 1000 時間放置し、試 | 80mΩ以下 |
| | Chilly resistance | 験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 | 外観:異常なきこと |
| | | The connector and FFC mated is exposed in the chilly chamber | $80\mathrm{m}\Omega$ or below. |
| | | -40 $\pm 3^{\circ}$ C for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance | Should not have any damages |
| ļ | | and observed its appearance after the test. | |
| 3 | 耐湿性 | FFC を嵌合した状態にて温度 85±2℃、相対湿度 85%の恒温 | 80mΩ以下 |
| | Humidity | 恒湿槽に 1000 時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 | 外観:異常なきこと |
| | | The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber | $80\mathrm{m}\Omega$ or below . |
| | | 85 ± 2 °C,85%RH for 1000 hours. It shall be measured the | Should not have any damages |
| | | contact resistance and observed its appearance after the test. | |
| 4 | H2Sガス試験 | FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 | 80mΩ以下 |
| | H ₂ S gas test | 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。 | 外観:異常なきこと |
| | | The connector and FFC mated is exposed in the H ₂ S gas | $80\mathrm{m}\Omega$ or below . |
| | | chamber $40\pm2^{\circ}$,75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours. | Should not have any damages |
| | | It shall be measured the contact resistance after the test. | |
| 5 | SO ₂ ガス試験 | FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 | 80mΩ以下 |
| | SO_2 gas test | 10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。 | 外観:異常なきこと |
| | | The connector and FFC mated is exposed in the SO ₂ | $80\mathrm{m}\Omega$ or below . |
| | | gas chamber 40 ± 2 °C,75% RH 10 ± 3 ppm for 96 hours. | Should not have any damages |
| | | It shall be measured the contact resistance after the test. | |
| 6 | 塩水噴霧試験 | FFC を嵌合した状態にて、温度 35±2℃、濃度 5±1%の | 80mΩ以下 |
| | Salt spray test | 塩水噴霧中に 48 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。 | 外観:異常なきこと |
| | | The connector and FFC mated is exposed in the salt | $80\mathrm{m}\Omega$ or below . |
| | | spray chamber 35 ± 2 °C, 5 ± 1 % salt density for 48 hours. | Should not have any damages |
| | | It shall be measured the contact resistance after the test. | |

| | | | No. | IS-11600 | -007 | 来歴 | 0 | 頁 | 3/8 |
|---|---|---|--------------------------|----------|--|-------------------------|------------|-------------------------|-----|
| | 項目/Item | 条件/Test condition | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 坦枚/Sn/ | cification | · · · · · · · · · · · · | |
| 7 | 次日和em 冷熱衝撃試験 Thermal shock test | FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を1 サイクルとし 1000 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行 The connector and FFC mated is exposed 1000 cy following temperature conditions. It shall be measur resistance and observed its appearance after the test. +105±2℃ 常温 Ambient temperature -40±3℃ | テう。 rcles u red th | | 80mΩ以 外観:異? 80mΩ or Should no | 下 常なきこと : below . | 2 | | |
| 8 | 温湿度 サイクル試験 Humidity resistance | FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う The connector and FFC mated is exposed 10 cycles un following temperature conditions. It shall be measured resistance and observed its appearance after the test. + 80 ± 2 ℃ 95%RH - 20 ± 3 ℃ $\leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2l$ $\leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2l$ | 5. der th d the c | | 80mΩ以 外観:異律 80mΩ or Should no | 常なきこと below. | | es | |

| | <u>5-4. その他の性</u> | 能 <u>5-4.Other specification</u> | <u>L</u> |
|---|---------------------------------------|---|---|
| | 項目/Item | 条件/Test condition | 規格/Specification |
| 1 | 半田付け性 Solderability | コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系 の鉛フリー半田槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃,3±0.5s. | 浸した面積の 95%以上に半田が むらなく付着する事。 Solder shall cover 95% or more of the area that is dipped into the solder bath. |
| 2 | 半田耐熱性 Soldering heat test | 下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat under the following conditions. 条件①: リフローの場合(2回) /In case of reflow (2 times) <u>250℃MAX.(ピーウ温度)</u> , 10sMAX. (Peak temperature) (Peak temperature) 30~60s 230℃MIN. (予熱 150~180℃) (pre-heat : from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. (2)手半田 の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±5℃ | 実使用上、問題無き事。 Should not have any problems. |
| 3 | 温度上昇試験 Rise of temperature test | 浸漬時間 / time : 3±0.5s 但し、ピンに異常加圧無き事。 /However, excessive pressure shall not be applied to the terminal. 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 The connector shall be operated in the maximum rise of current and measured rise of the temperature at contact point. | 温度上昇:30℃以下 Rise of temperature: 30℃ or below |

| | No. IS-11600-007 来歴 / 頁 4/8 |
|---|--|
| | |
| 6 <u>.その他</u> ・改良等によりひけ逃げを追加する事がありますので、 ご了承願います。 | <u>6. Others</u> Please acknowledge adding shape to lose sink by the improvement etc. |
| ・和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を 優先致します。 | When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese. |
| ・本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが 発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対す る保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いしま す。 | This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers. |

<u>7.故障率</u>

<u>MIL-HDBK-217D,2-11,2</u> プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。(単位:FIT) 7.Failure rate Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit : FIT)

| 極数/ckt | 故障率/Failure rate |
|--------|------------------|
| 20 | 2.03 |
| 25 | 2.42 |
| 30 | 2.84 |
| 35 | 3.28 |
| 40 | 3.76 |
| 45 | 4.27 |
| 50 | 4.82 |
| 55 | 5.40 |
| 60 | 6.03 |

8. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

8. Term of a guarantee 1 year from delivery date.

<u>9.保管条件</u>

温度-10~+40℃、湿度 75%RH 以下の相対湿度で 保管してください。 9.Storage condition

Shall be storage in the house at $-10 \sim +40^{\circ}$ C,75%RH MAX.







| | No. | IS-11600-007 | 来歴 | D | 頁 | 8/8 |
|---|-----|--------------|----|---|---|-----|
| <u>その他 Others</u> | | | | | | |
| ①コネクタ実装後、半田接合部が変色する場合がございますが 使用上問題ございません。 There is no problem in use though the solder joint part might discolor after mounting the connector. | | | | | | |
| ②モールド内に黒点が発生する場合がございますが、性能上 問題ございません。 There is no problem on the performance though the black spot might be generated in molding. | | | | | | |
| ③異種金属嵌合は、行わないでください。 Please do not do the different kind metal mating. | | | | | | |
| ④カード挿入口前に、カードの姿勢が変わるような部品を 配置しないでください。 Please do not arrange parts into which the posture of the card changes in the card insertion entrance front. | | | | | | |
| ⑤反転リフロー時に製品が落下する可能性がございますので テープ等で補強することを推奨致します。 Since a product may fall at the time of reversal reflow, I recommend reinforcing on a tape etc. | | | | | | |
| ⑥FFC/FPC を挿抜する際は、補強板を持って行ってください。 FFC / FPC to operate with a reinforcing plate. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |